DEDI AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-236276

(43) Date of publication of application: 23.08.2002

(51)Int.Cl.

G02F 1/13 **G02F** 1/1339

(21)Application number: 2001-032170

(71)Applicant: HITACHI INDUSTRIES CO LTD

(22)Date of filing:

08.02.2001

(72)Inventor: NAKAYAMA YUKINORI

HACHIMAN SATOSHI IMAIZUMI KIYOSHI NAITO MASAMI

SAITO MASAYUKI

[EZ 4]

(54) METHOD AND APPARATUS FOR ASSEMBLING SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for assembling a substrate by which the substrate can reliably be assembled, and to provide an apparatus for the same.

SOLUTION: The apparatus for assembling a substrate has a means to hold the whole area of another substrate by suction adsorption by a pressure plate in the atmosphere, a means to mechanically hold the intermediate parts of a set of opposite sides in the other substrate, a means which releases the suction adsorption at the side of the remaining opposite sides in the other substrate to makes each side into a free end, and then releases the suction adsorption over both intermediate parts of the set of the opposite sides, a means to apply a voltage for electrostatic adsorption to the pressure plate when a vacuum chamber is set at a desired vacuum, and a means to hold the whole area of the other substrate by the electrostatic adsorption of the pressure plate by holding successively the remaining

opposite sides which are the free ends of the other substrate held over both intermediate parts of the set of opposite sides by the electrostatic adsorption of the pressure plate by the electrostatic adsorption of the pressure plate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19)日本国特許/广〈J P〉

四公外開特許公報(A)

(II)特許出關公開發号 特第2002—236276

(P2002-236276A)

(43)公員日	平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.CL'		識別記号	P ·I		》(11)		
GOSF		101	GQ 2 F	1/18	101	2H08B	
•	1/1339	5 O 5		1/1839	6.Q 6	2H08D	

審査管水 者 (教室の数8 OL (全9頁)

			<u> </u>		
(21) 田瀬尹号	49.002001 - 32170(P2001 - 32170)		0239077 武会社 日立インダストリイズ		
(22) 出期日	率成19年2月8日(2001.2.E)	東	東京都是立区中川四丁目18書17号		
		※ ク 内	ノエンジニアリング株式会社電ケ端工場		
		***************************************	・機・強 対域原像を関市向議合 B T B 2 番 ・日立子 パノエンジニアリング構式会社電ケ新工場		
		内 (74) 代祖人 "10	00059269		
		*	·程士·朱本》正英 ·最美質に載く		

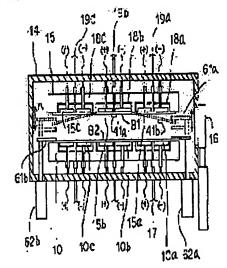
(54) 【発明の名称】 基板の銀立方法及び組立数量

(57) [要的]

[課題] 確実に参板を組み立てることができる参板の 組立方法とその装置を提供する。

【解決手段】 差板の組立装置において、大気下において対記加圧板で吸引吸着により他方の基板をその全面では持する手段と、該他方の基板における一般の対辺の中間部を機械的に保持する手段と、該他方の基板における幾りの対辺側の吸引吸者を解除してその各辺側を自由率としてから該一組の対辺の両中間部に削けての吸引吸表を解除する手段と、其空チャンパが所望の天空度になったところで対記加圧板に誘電吸毒の重圧を印加する手段と、該一組の対辺の両中間部に掛けて対記加圧板で静電吸表で保持した該他方の基板の自由端となっている残りの対各辺側を、順次前記加圧板に静電吸表で保持させることで前記加圧板で静電吸表により他方の基板をその全面で保持させる手段とを有する。





【特許請求の範囲】

【請求項 1】 貼り合わせる一方の基板を真空チャンパ内の下側へ配設したテーブルに載置すると共に、該一方の基板と貼り合わせる他方の基板を前記テーブルの基板載置面と対向して配設した真空チャンパ内の加圧板に静電吸事によって保持し、該各基板を、真空中で間隔を狭め且つ当該各基板のいずれかに設けた接着制により貼り合わせる基板の組立方法において、

大気下で該他方の基板をその上面が外側となる円筒面形の弓そりとし、該上面の中間部を選圧下において前記加圧板で静電吸事により保持し、該他方の基板の自由端となっている一方の辺部を前記加圧板で静電吸事により保持してから、該他方の基板の自由端となっている残りの辺部を前記加圧板で静電吸事により保持して前記加圧板で静電吸事により倍方の基板をその全面で保持し前記一方の基板と対向させることを特徴とする基板の組立方法。

【請求月2】 貼り合わせる一方の基板を英空チャンパートの下側へ配談したデーブルに載置すると共に、該一方の基板と貼り合わせる他方の基板を対記テーブルの基板裁置回と対向して配数した真空チャンパ内の加圧板に静電吸著によって保持し、該各基板を、真空中で間隔を採め且つ当該各基板のいずれかに設けた接着割により貼り合わせる基板の組立方法において、

大気下において他方の萃版を前記加圧版で吸引吸者により他方の茎板をその全面で保持し、他方の茎板を一里の対辺の中間部を機械的に保持し、舞りの対辺側の吸引吸著を解除してもの各辺側を自由網としてから、該一组の対辺の両中間部に掛けての吸引吸著を解除し、真空チャンパの真空化を透め、所望の真空度のところで前記加圧板に静電吸者の電圧を印加して他方の基板を設一组の対辺の両中間部に掛けて前記加圧板で静電吸者で保持し、自由場となっている類りの対母辺側を損汰前記加圧板に静電吸着で保持させることで前記加圧板で静電吸者により他方の基板をその全面で保持じ一方の基板と対向させることを特徴とする基板の組立方法。

【請求項3】 請求項2 に記載の基板の組立方法において、他方の基版の一组の対辺の自由端となっている一方の端部を機械的に保持している中間部の位置よりも下の位置で機械的に保持してから該一组の対辺の声中間部に掛けての吸引吸差を解除することを特徴とする基板の組立方法。

【諸求項4】 諸求項1又は諸求項2に記載の基板の組立方法において、他方の基板の自由端となっている各辺部は対記加圧版における静電吸着力が及ぶ位置まで上昇させて対記加圧板で静電吸着させることを特徴とする基板の組立方法

【請求項5】 貼り合わせる一方の基板を実空チャンパ 内の下側へ配数したテーブルに載置すると共に、該一方 の基板と貼り合わせる他方の基板を前記テーブルの基板 裁督面と対向して配設した真空チャンパ内の加圧板に静 電吸者によって保持し、該各基板を、真空中で間隔を挟 め且つ当該各基板のいずれかに設けた接着剤により貼り 合わせる基板の組立装置において、

大気下において前記加圧板で吸引吸者により他方の萎板 をその会面で保持する手段と、

該他方の基板における一組の対辺の中間部を機械的に保持する手段と、

該他方の基板における残りの対辺側の吸引吸毒を解除してその各辺側を自由端としてから該一組の対辺の両中間部に掛けての吸引吸毒を解除する手段と、

実空チャンパが所望の真変度になったところで前記加圧 板に静電吸着の電圧を印加する手段と、

該一組の対辺の両中間部に掛けて前記加圧板で静電吸着 で保持した該他方の基板の自由端となっている残りの対 各辺側を、原次前記加圧板に静電吸名で保持させること で前記加圧板で静電吸名により他方の基板をその全面で 保持させる手段と、

を有することを特徴とする基板の狙立装置。

【詩求項6】詩求項5に記載の基板の組立装置において、前記加圧版は、該他方の基板における該一組の封辺の両中間部に掛けての領域を吸引吸害する手段とが領域から該他方の基板における残りの各封辺に掛けての領域を個別に吸引吸害する手段を備えていることを持載とする基板の組立装置。

[発明の詳細な説明]

(coooi)

(発明の属する)技術分野) 本発明は、液晶表示パネル等 に用いられる基板を英空チャンパ内で貼り合わせる基板 の組立方法及び組立装置に関するものである。

[.00002]

【従来の技術】液晶表示パネルの製造工程には、透明電極や薄限トランジスタアレイなどを設けた2枚のガラス基板の間に、基板間の距離が数μmであるような空間を設け、その空間に液晶を對入する基板挺立工程がある。この基板組立工程には、例えば特別2000-284295号公報記載のものがある。以下に従来の基板組立工程について説明する。

【0003】まず、基版の一方の表面の風縁に、該風操に沿って付記表面を図るようにシール制を塗布し、その内側に液晶を消下する。この時、基版に消下された液晶は、上記シール制によって基版表面から外部に遅れないようになっている。

【0004】次に、この参板(以下、下側差板という)を実空チャンハ内の下側のテーブル(以下、テーブルという)に数置し、静電吸者によってテーブル上に固定すると共に、この差板に対向して貼り合わせる他方の基板(以下、上側差板という)を、テーブルの上方に位置した上側のテーブル(以下、加圧板という)に静電吸表させて保持する。

【0005】以上の作業終了後、2つの基板の位置決めをしてから、テーブルもしくは加圧板の内の一方を他方に向けて相対的に移動させ、シール利の狭果力を利用して貼り合わせを行う。ここで、シール剤の外周位置に接 差割を設けた後に基板を貼り合わせるようにしてもよい。以上のようにして、2枚のガラス基板の間に液晶が 對入された基板(以下、セルという)が組み立てられる。

【0006】ここで、上記組立工程の中の一工程である、上側塗板を加圧板に静敏吸来させる工程について以下に説明する。上側塗板の加圧板への静・吸をは、まず静戦装置等により上側塗板の周縁部を保持しながら上側塗板を加圧板に吸引吸来させた後に、其空チャンハ内の孤圧(真空化)を行い、財理の其空度のところで吸引吸来から静・電吸者に切り替える。という手順で行われている。尚、上側塗板の下面には既に表示用の各種機能與等が設けられており、保持において何らかのものが接触すると、これら機能與等を破損する危険性が高いという理由から、基板静・転の厚は、基板の風操部を保持するようにしている。【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、其空チャンパ内を選圧する過程で、上側基板と加圧板との間に開じ込められた微量の空象が厳出されることによって上側基板に力が作用し、その結果、加圧板に対して上側基板が動いたり度下したりするという不具合があった。「ロロロ8」また、上側基板と加圧板との間に空気が残っていると、静気吸差するために印配じている重圧が、残っている空気の其空度や、上側基板と加圧板との距離等の条件によって、加圧板の静電吸着用電径と上側基板との間で放電が発生し、その結果、放電中の電荷の移動・消滅によって静電吸着力が失われ、上側基板が落下するという不具合があった。

【0009】ここで、上記の不具合を解消する方法として、まず上側基板の関縁部を保持した状態で実空チャンパ内の実空引きを行い、所望の実空度以下になったところで保持した上側基板を加圧板に近付け、上側基板を加圧板に誘発吸来させるという方法がある。

100-101 しかしながら、この場合、基板が法が大きくなり、更には連振化すると、上側基板は周縁部のみを保持されているために基板中間部が自重により下方向へ挽み、その結果、周縁部を加圧板に押し付けけた状態でも中間部に静電吸毒させることができないという不具合があった。また、基板付法が小さい場合には、周縁部を保持した時に生じる中間部の僅かな挽みが残った状態で、基板の周縁部から中央に向かって上側基板が加圧板に吸着されてしまうこともあり、この場合、吸毒されたガラスを板にはひずみが残ると、経い応力や衝撃力によってセル

が破損したり、繰り返し応力の負荷でセルの液晶表示パネルとしての表示機能が劣化することがあるという不都合が生じる。

【0011】 本発明の目的は、上記の不具合を解消し、 茎板が大型化あるいは溶板化しても、 茎板にひずみを残 さず、 確実に基板を組み立てることができる基板の組立 方法及び組立装置を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた め、諸求項1の発明では、貼り合わせる一方の基板を其 空チャンパ内の下側へ配設したテーブルに裁置すると共 に、該一方の基版と貼り合わせる他方の基板を前記テー ブルの基板栽造面と対向して配設した真空チャンパ内の 加圧板に静電吸着によって保持し、該各基板を、真空中 で間隔を狭め且つ当該各基版のいずれかに設けた接着封 により貼り合わせる萎板の蛆立方法において、大気下で 該他方の基版をその上面が外側となる円筒面形の弓そり とし、該上間の中間部を試圧下において対記加圧板で静 ・電吸者により保持し、該他方の基板の自由端となってい。 る一方の辺部を討記加圧板で静電吸名により保持してか ら、該他方の基版の自由域となっている残りの辺部を前 記加圧板で静電吸着により保持して対記加圧板で静電吸 **著により他方の基板をその全面で保持し前記一方の基板** と対向させる。

【0013】 請求項2の発明では、貼り合わせる一方の **萃版を真空チャンパ内の下側へ配設したテーブルに執**釁 すると共に、弦一方の基板と貼り合わせる他方の基板を - 対記テーブルの基板裁置面と対向北て配設した実変チャ ンパ内の加圧版に静電吸塞によって保持し、試合基板 を、真空中で間隔を狭め且つ当該各基版のいずれかに設 けた接着利により貼り合わせる基板の組立方法におい て、大気下で他方の基板を前記加圧板で吸引吸着により 他方の基板をその全面で保持し、他方の基板を一組の対 辺の中間部を機械的に保持し、残りの対辺側の吸引吸害 を解除してその各辺側を自由端としてから、該一组の対・ 辺の両中間部に掛けての吸引吸差を解除し、 真空チャン パの真空化を進め、所望の真空度のところで前記加圧版 に静電吸差の電圧を印加して他方の基値を該一组の対辺 の両中間部に掛けて対記加圧振で静電吸着で保持し、自 由端となっている残りの対名辺側を順次前記加圧板に静 電吸者で保持させることで対記加圧板で設電吸蓋により 他方の萎振をその全面で保持し一方の萎振と対向させ

【 O D 1 4】 請求項3の発明では、請求項2に記載の基 版の組立方法において、他方の基板の一组の対辺の自由 端となっている一方の端部を機械的に保持している中間 部の位置よりも下の位置で機械的に保持してから該一組 の対辺の両中間部に掛けての吸引吸考を解除する。

[0015]諸求項4の発明では、諸求項1又は諸求項 2に記載の基板の組立方法において、他方の基板の自由 端となっている各辺部は対記加圧仮における静電吸毒力 が及ぶ位置まで上昇させて対記加圧板で静電吸事させ る。

【0016】請求項5の発明では、貼り合わせる一方の **基板を真空チャンパ内の下側へ配設したテーブルに載置** すると共に、該一方の基板と貼り合わせる他方の基板を 対記テーブルの基板裁置面と対向して配設した真空チャ ンパ内の加圧板に静電吸名によって保持し、該各基板 を、其空中で間隔を狭め且つ当該各基版のいずれかに設 けた接着剤により貼り合わせる基板の組立装置におい て、大気下において前記加圧板で吸引吸着により他方の 益板をその全面で保持する手段と、該他方の基板におけ る一组の対辺の中間部を機械的に保持する手段と、該他 方の基板における残りの対辺側の吸引吸着を解除してそ の弁辺側を自由端としてから該一组の対辺の両中間部に 掛けての吸引吸害を解除する手段と、真空チャンパが所 望の実空度になったところで前記加圧板に静電吸表の電 圧を印加する手段と、該一组の対辺の両中間部に掛けて 前記加圧板で静電吸塞で保持した該他方の基板の自由幅。 となっている残りの対各辺側を、順次前記加圧板に静電 吸表で保持させることで前記加圧板で静電吸名により他 方の基板をその全面で保持させる手段とを有する。

【ロの17】請求項5の発明では、請求項5に記載の基 版の組立装置において、前記加圧板は、該他方の基板に おける該一組の封辺の両中間部に掛けての領域を吸引吸 まする手段とが領域から該他方の基板における残りの基 対辺に掛けての領域を個別に吸引吸患する手段を備え る。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の萎振組立装置の一 実施形態を図1から図4を参照して詳細に説明する。図 1は本発明の基版組立装置の構成を示す概略図であり、 図2は図1に示した基版組立装置における真空チャンパ 部の上面図である。また、図3は図2の真空チャンパ部 における保持所(保持体)機構部の構成を示す更部拡大 図であり、図4は図2の真空チャンパ部におけるテーブ ル、加圧板及び補助所(補助体)機構部の構成を示す図である。

(0019) 本発明の基張組立装置100は、図十二示す如く、ステージ部S1と、基振組立部S2と、Z時方面移動ステージ部S3とから構成されている。架台1上には基振組立部S2を支持するフレーム2とZ袖方向移動ステージ部S3を支持するフレーム3とがあり、架台1の上面に、ステージ部S1が備えられている。

【0020】ステージ部S1には、駆動モーダ5を具備する×ステージ4 e が設けられており、この駆動モータ5によって、×ステージ4 e 上に設けられているYステージ4 bを、図1の×始方向に移動できるようにしている。また、Yステージ4 b は駆動モーダ6を具備しており、この駆動モーダ6によって、Yステージ4 b 上の8

ステージ4 o を、図1のX独及び Z轴と直交するY 独方 向に移動できるようにしている。更に、軽動モータ目を 具備する8 ステージ4 o 上には、シャフト9を支持する 支持休 9 e が設けられており、対記駆動モータ8によっ て、支持休 9 e が、回転ペアリング7を介してY ステー ジ4 b に対し回転できるように構成されている。

【0021】前記シャフト9の上端には、下側基板を搭載するテーブル10が設けられている。また、アーム11を介して英空ペローズ12の下端が8ステージ40に固定されている。アーム11によって、回転ペアリング7と英空シールを有する気を保持体13とがシャフト9に対し固定されているため、シャフト9が回転しても、アーム11と英空ペローズ12とがシャフト9と共に回転しないように構成されている。

[0022] また基板狙立部S2は、真空チャンパ14 と、その内容チャンパ14内部に配置されたテーブル1 ロ及び加圧板 15 と、後述するように基板の保持および : 昇降を行う保持爪機構部4.0及び補助爪機構部5.0 とい 実空チャンパ14の出入口に設けられたゲートバルブ1 ちとから構成されている。ここで、加圧振15は、図1 に示すようにシャフト25を介してで軸方向移動ステー ジ部S3に固定されている。このジャフト25は真空へ ロース26により周囲が囲まれており、英空チャンパ1 4内の真空状態を保持できるように構成されている。 [0023] 前記真空チャンパ14の下部には真空排気 するための配答20が設けられ、この配答20は切換バー ルプペロ示せずかを介して真空ボジブ(図示せず)に競 続きれている。また、英空チャンパイ4の上部には、チ ャンパ内を英空状態から大気圧にするための配管21な らびにベント用切換パルプ2・2が設けられている。 更に・ 、英空チャンパ14上部には、2枚の基板を引わのないよ うに貼り合わせるための位置合わせマーク(図示せず) を観測するための窓23が設けられている。 この窓23 と闘示していない加圧扱:1-5のマニク部輩用穴とを通じ て、認識用力メラ24によって上下両基板の位置合わせ マークのすれが測定され、得られた測定結果に基づき、 両基板の位置のずれを修正する位置合わせが行われる。 【0024】ここで、真空チャンパ14部分の様成を 図 4を参照して詳細に説明する。デーブル10は下側基 板を英空吸表するための吸着孔を有し、各吸着孔は配管 17を用いて実空チャンパ1/4の外部にある吸着バルブ ・(図示せず) に接続されている。 また、デーブル1 0は 静電吸名用の静電チャック1 O o ~1 O o を備えてお り、正電極及び負電極人のリード線が実空チャンパイル から外部に引き出されている。

【0025】一方、加圧版 15の吸引吸者孔 18a, 18b, 18cは配管 19a, 19b, 19cを用いて真空 チャンパ 14の外部にある個別吸者バルブ(図示せず) に接続されている。尚、前記各吸引吸者孔 18a~18 oの吸着範囲は、例えば図4の如く、図面に向かって 右、中央、左の3つに分割して設けられており、前記個 対吸者パルプによって、各吸引吸者孔18e~18cの 上記吸着範囲が切替えられるようになっている。また、 前記各配管19e~19cには真空破壊用のパルプも接 続されており、このパルブが開放されることによって基 板の吸着傾延が限定されたり解除されたりする。更に、 加圧板15は遊母吸集用の静電チャック15e~15c を備えており、正電極及び負電極へのリード線が真空チャンパ14から外部に引き出されている。

【0026】また、2軸方向移動ステージ部S3は、2軸方向移動ペース27とリニアガイド28とボールネジ29と電動モータ30とから構成され、2軸方向移動ペース27によって前記加圧版15の昇降が行われる。【0027】尚、上記のステージ部S1、基版銀立部S2及び2軸方向移動ステージ部S3における駆動モータ5からエアシリンダ52。 525までの4種駆動手段

は、図示しない事体装置によって制御されている。 【OO/28】次に日本発明の基板組立装置の保持爪機様 部及び補助爪機様部について、図2から図4を参照して

説明する。
【0029】図2の如く、保持爪機構部40はゲートパルブ16から見て基板の左右両側に各1つずつ、英窓チャンパ14内に設けられており、一方の補助爪機構部60は、ゲートバルブ16から見て基板の手前と奥に各1つずつ、英窓チャンパ14内に設けられている。
【0030】以下、保持爪機構部40の構成について設

【CO30】以下、保持所機構部40の構成について説明まる。保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をは、保持爪4円をように、図4において点線で示した如く、保持爪4円をように、図4において点線で示した如く、保持爪4円をようにするためである。ここで、耐記速結析42はリニヤガイド43に取り付けられており、このリニヤガイド43は図中矢印イの方向に水平移動できるように昇降板44に取付けられている。また、連結板42は金具45を介してリニヤガイド46に固定されており、更にリニヤガイド46は窓内版47に沿って図中矢印口の方向に昇降できるように構成されている。

(0031)上記様成を、以下詳細に説明する。 村記案内板47にはボールネジ48 aが貫通し、このボールネジ48 aがナット48 bと螺合しており、このボールネジ48 aをモータ49で回すことによって、案内板47が図中矢印イ方向に水平移動できるように構成されている。更に、モータ49の回転で案内板47の下端部が扱れないようにすると共に、案内板47が矢印イの方向に円滑に移動するように、リニヤガイド52が案内板47の下端部に設けられている。

【0032】これより、前記案内板47がモータ49により水平移動すると、リニヤガイド46が図中イ方向に

水平移動し、この結果、リニヤガイド46に固定されている連結版426、昇降版44に取り付けられたリニヤガイド43を介して図中イ方向に水平移動する、即ち、連結版42に固定された保持爪41e,41bが矢印イの方向に水平移動する。

【0033】また昇降版44は、リニヤガイド50を介して、英空チャンパ14の底面から垂直に固定されている支持板51に沿って昇降できるように構成されている。昇降版44の阿端にはラックギヤ54が取付けられており、このラックギア54に、モータ55の駆動力が、ネジ宙車56、シャフト57及びピニオンギヤ58を介して伝達され、昇降版44の昇降動作が行われる。以上より、昇降版44に取り付けられた連結板42が昇降動作する、即ち、連結版42に固定された保持爪41。、41bが矢印口の方向に昇降參動する。

【0034】次に、補助爪機構部50について説明する。補助爪61e,51bはエアシリンダ52e,52bに取付けられており、昇降(図4の矢印ハ方向の移動)及び90度旋回(図2の矢印二方向の移動)を行うことができる。尚、上側等板81の下面に接した場合にその下面を偏付けないようにするため、保持爪41e,41bや補助爪61e,61bの上面は、丸みを帯びた面としておくことが望ましい。

【0035】また、回1に戻って、70は以上示したステージ部S1、替択組立部S2及びZ触移動ステージ部S3における駆動モータ5~エアシリンタ529、62 bなどの各種駆動手度へ操作信号を選出する制御装置である。そして、それら操作信号の選出の判断は、図示を省略した各種駆動手度に付款してある検出をジカの出力や認識用カメラ24による両差切の位置合わせマークの測定結果などに基いて、組立装置100の操作者が行い、一部のちのについては、制御装置100の操作者が行い、一部のちのについては、制御装置10に組み込んであるシーケンスプログラム(後述する組立工程の適宜部分をプログラム化したもの)で実行する。

【003.6】上記の如く構成された基板組立装置による 基板の組立工程について、以下詳細に説明する。まず、 ゲートパルプ1.6を聞いた後、実空チャンパ1.4の外部 に設置されている図示していない参数機の基板参載パン ドによって、映画を下側にした上側基板の1をゲートパルプ1.6から真空チャンパ1.4内に持入する。次に、前 記基板参載パンドによって上側基板の1.0上面を加圧板 1.5の下面に押付けると共に、加圧板1.5の吸引吸名孔 1.8 a ~ 1.8 c により上側基板の1.5 c 吸引吸名保持す る。このようにして上側基板の1.5 c 吸名保持した後、基 板参載パンドを実空チャンパ1.4 外に退避させる。

【0037】続いて、モータ55で保持爪41e,41 bを加圧板15とテーブル10との間の高さに移動させると共に、モータ49で上側萎板B1を受け取れるような位置に保持爪41e,41bを移動させ、この保持爪41e,41bの上に真空チャンバ14外の萎板移栽ハ ンドで下側整板B2を移載する。移載後、下側整板B2 を載せた保持爪41e, 41bをテーブル10に設けた 爪干渉よけ溝(図示せず)までモータ55により下降さ せることにより、下側整板B2がテーブル10上へ移載 される。ここで、下側整板B2上面には予め枠を形成す るようにシール制が上面周輪部に途布され、前記シール 利の枠内に所望量の液晶が資下されている。

【〇〇38】以上の工程除了後、保持爪418, 41 b は、モータ49によって水平にテーブル10から離れる方向に水平移動し、待機状態とする。また、基板移転ハンドを真空チャンパ14の外に追避させ、ゲートバルブ15を開ける。

【0039】次に、補助爪61a、61bをエアシリンダ62a、62bで上昇させ、上昇端で90度旋回させた後に降下させる。これにより、下側塗板B2が補助爪61a、61bとテーブル10とで挟持された状態となる。このような状態で、テーブル10の吸引吸者配管17を用いて「側塗板B2のデーブル10人の食益吸者が行われる。ここで、補助爪61a、61bとテーブル10とによって下側塗板B2を挟持するのは、英空チャンバ14内の減圧を進める過程で、テーブル10と下側塗板B2との間に残っている微量な空気が放出される際に、下側塗板B2がテーブル10に対して動かないようにするためである。

【0040】上記の下側基版 B 2 のテーブル 1 0 への真空吸来後、加圧版 1 5 とテーブル 1 0 との間の高まで特徴していた保持爪 4 1 6 と水平等動させ、保持爪 4 1 6 を水平等動させ、保持爪 4 1 6 を上昇させる。尚、上側基板 B 1 は加圧板 1 5 に水平に吸来されており、且つ保持爪 4 1 6 が保持爪 4 1 6 より距離したけ下方に位置しているため、この時点では保持爪 4 1 6 は上側差板 B 1 の下面には接触していない状態である。

【0041】上記上側茎板812と保持所4.1名との接触後、加圧板15の3箇所の吸引吸差エリアのうち両側の吸引吸差孔18点、18点を英空破壊し、中間部の吸着孔18点のみを吸引吸差した状態にする。これによって、上側茎板81が重圧により接外、上側茎板81の両端部が重下した状態、即ち保持所41。を結んだ所を中心とした上に凸の形状となり、この結果、図4の点線で示したように、上側茎板81のゲートバルブ16側の辺線が保持所415上に数るようになる。このような状態になった後、加圧板15における中央の吸引吸着18b

【0042】以上の工程の後に、配管20に接続した真空ポンプを用いて真空チャンバ14内の排気を開始し、真空チャンバ14内を滅圧する。滅圧開始後、真空チャンバ14内の真空状態が所図の真空度に到達したら、加圧振15と上側差振81との静電吸差、及びテーブル1

ロと下側基板 B2 との静電吸表を行う。ここで、下側基 板 B2 はテーブル1 O上に直に搭載されているので吸引 吸着から静電吸着に切り替えることでそのままテーブル 1 O上に固定される。

【0043】一方、上側差板B1は保持爪41e,41 **りによって上に凸の形状になっているため、加圧板15** の静電吸着を働かせただけでは上側差板 B 1 を加圧板 1 5 に水平に吸着させることはできない。 そこで、まず中 間部の静電チャック15bを動作させ基板中間部の静電 吸着を行う。次に、ゲートバルブ16個の補助爪618 を上昇させ、保持爪416で挽みを抑えていた上側基板 B 1のゲートパルブ 15側の重れている部分を持ち上げ る。こうして補助爪61aによって、静電吸害力が働く 距離まで上側基板B1の重れている部分を加圧板15に 近付け、しかる後に静電チャック15。に電圧を印加す ると、上側基板B1のゲートバルブ16個を加圧板15 に、静電吸着によって固定保持することができる。この 後、上側茎板B1のゲートバルブ15と反対側の垂れて いる部分についても上記と同様に、構助爪の計らを生具 させ前電吸着力が働く距離まで近付けた状態で静電チャ ック150に電圧を掛け、加圧板15に静電吸名させる ことで、上側萎板81のゲードバルブ15と反対側の垂 れている部分を加圧板15に酵電吸着させることができ る。以上のようにして、上側差板B1を加圧板1.5に水 平に静電吹着させることができる。

[00.44] ここで、上記上側基板の静電吸差工程の際 に、保持爪で挽みを抑えていない側の補助爪6.1.6を補 助爪6寸電より先に上昇させたり、あるいは補助爪6寸 a と補助爪 5 1 b とを同時に加圧板 1 5 に向けて上昇さ せたりすると、上側茎板B1は保持爪41.m.と補助爪6 1.a. 516で支えた状態になるが、この時、上に凸の: 形状が下に凸の挽みに逆転変形してしまう。この結果、 この挽み部分から加圧板15までの距離が違くなり、上 側基板B1を加圧板15に水平に静電吸着させることが できなくなってしまうによって、このような逆転変形がで 起こらないように、まず保持爪416のある側の補助爪 6 1 a を上昇させる。静電チャック 1 5 a が上側拳板B 1のゲートバルブ16側を静電吸表してしまえば、その 後補助爪 6.1 6で残りの側を上昇させても。、上側基板目 1 は上記逆転変形現象を超ごすごとはなく、上側拳板 8 1は加圧板15で水平に保持されることになる。

【0045】尚、上記辞電吸客工程では、各辞電チャック15e~15cへの電圧印加に頂序があるが、上側基板 B1が保持爪41e, 41bによって上に凸の形状であり、且つ中間部以外の重れている部分に静電吸著力が働かないため、静電チャック15bへの電圧印加時に他の静電チャック15e, 15oに同時に電圧を印加しても良い。

【0046】以上のように、上側茎板B1を加圧板15 に、下側茎板B2をテーブル10にそれぞれ静電吸着し た後、補助爪 61 a, 61 b を回転して基板の面内から 退避させ、更に、保持爪 41 a, 41 b b 水平移動させ て基板から離れさせた後、待機させる。

【0047】この状態で電動モータ30でと触方向移動ベース27を下降し、上側基板81を下側基板82に接近させる。この時、認識用カメラ24を用いて上下各基板81,82につけた位置合わせマークを検出し、基板相互の位置すれを測定する。こうして得られた測定値を基にステージ部S1を制御し、下側基板82の位置を所望量だけ移動することによって、上側基板81と下側基板82とが将度良く貼り合わせられるように、上側基板81及び下側基板82の位置合せを行う。

【0048】位置合わせがは了後、て触方向参数ペース 27を更に下降し、上側巻版81を子のシール利が全布 されている下側巻版82に重ねる。以上のようにしてシ ール利で形成された枠内に液晶を封入した巻板の貼り合 わせが行われる。尚、この巻板の貼り合わせ後に上側巻 版81と下側巻版82との相対位置かずれないよる。子 の基板の映画に光硬化性の機名利を打点途布しておいて もより、

【0049】上記の組立工程の後、加圧版15の辞電チャック158~15c人の電圧印加を停止し、乙軸方向 移動ベース27を上昇した後、テーブル10の辞電チャックへの電圧印加を停止させると共に、ベント用切換え バルプ22を開けて真空チャンバ14内を大気圧にす

【0050】 東空チャンパ14内を大家庄にした後、グートパルブ16を開け、デーブル10万東空吸を孔17を開放する。その後、保持爪4 te, 4.1 bでセルを持ち上げ、図示していない移動機の基板移動ハンドをセルの下に挿入してセルを基板移動ハンド上に移動し、しかる後に基板移動ハンドを後退させることによってセルを実空チャンパ14から取り出す。

【0051】ここで、上記の英空チャンパ14内を英空

状態から大気圧にする際に、真空チャンバ14内に気流が発生し、この気流によってテーブル10上のセルが移動することがある。このようにテーブル10上のセルが移動してしまった場合、保持爪41a,41bでセルを持ち上げて基板移載ハンドに移載しようとしても、セルが保持爪41a,41bから外れた位置にあって持ち上げられなくなってしまう。よって、真空チャンバ14内の大気解放の際には、退避してあった補助爪51a,51bとテーブル10とによりセルを経く挟持し、セルが移動しないようにしておくと良い。

[.0052]

【務明の効果】以上述べたように、本発明の基板組立方 法及び基板組立装置によれば、基板寸法が大型化し、更 には強板化しても、基板にひずみを残すことなく、寿命 の長い基板を確実に組み立てることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す基版組立装置の構成を示す機略図である。

(1回2)、図1に示した基板銀立装置における実空チャジ パ部の上間図である。

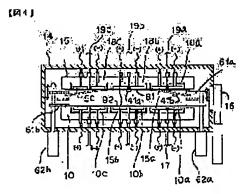
【図3】図2で示した英空チャンパ部における保持爪機 構部の構成を示す要部拡大図である。

【図4】図2で示した真空チャンパ部におけるテーブル、加圧仮及び補助爪機構部の構成を示す図である。

【符号の説明】

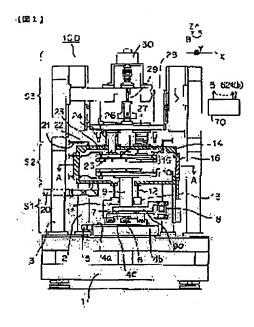
1.00 ※基板担立装置、S1・・・ステージ部、S2・・基板 担立部、S3・・・Z貼方向参数ステージ部、B1・・・上恒基 板、 2B2・・・下側基板 1.00・テーブル(下側のテーブ ル)、14・・ 再空チャンバ、T5・・加圧板(上側のテー ブル)、15 e~15 c・・・静電チャック、18 e~18 c・・・吸引吹客孔、16・・・ゲートバルブ、40・・保持爪機 修部、41 e、41 b・・・保持爪、50・・・補助爪機修部、 51 e、51 b・・・ 補助爪。

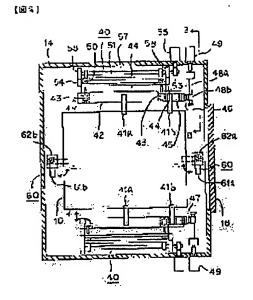
[図4]



[2] 1]

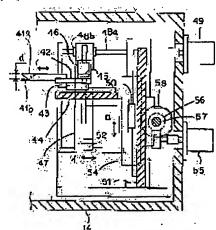
[図2]





[図3]

[[8]3]



フロントページの抜き

(72) 発明者 今泉 深

茨城県電ヶ崎市向陽台 5丁目 2番 日立テクノエンジニアリング株式会社電ヶ崎工場

(72)発明者 内政 正美

茨城県電ヶ崎市向場台 5 T 目 2 番 日立テクノエンジニアリング株式会社電ヶ崎工場

内

(72)発明者 齊旗 正行

茨城県竜ヶ崎市向陽台 5丁目 2番 日立テクノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場

内

F ターム(参考) 2H088 FA01 FA16 FA30 HA01 WA17 2H089 NA49 NA60 QA02 QA12 FA01

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.